

MicroPatent® Family Lookup

Stage 1 Patent Family - "Complex"				Priorities and Applications			
CC	Document Number	KD	Publication Date	CC	Application or Priority Number	KD	Application or Priority Date
<input type="checkbox"/>	DE 69839412	D1	20080612	JP	199796502	A	19970331
				JP	199796503	A	19970331
				DE	69839412	A	19980331
<input type="checkbox"/>	EP 868925	A2	19981007	JP	199796502	A	19970331
				JP	199796503	A	19970331
				EP	1998400751	A	19980331
<input type="checkbox"/>	EP 868925	A3	19990602	JP	199796502	A	19970331
				JP	199796503	A	19970331
				EP	1998400751	A	19980331
<input type="checkbox"/>	EP 868925	B1	20080430	JP	199796503	A	19970331
				JP	199796502	A	19970331
				EP	1998400751	A	19980331
<input checked="" type="checkbox"/>	JP 10328157	A	19981215	JP	199796502	A	19970331
				JP	199882247	A	19980327
<input type="checkbox"/>	JP 3619366	B2	20050209	JP	199796502	A	19970331
				JP	199882247	A	19980327
<input checked="" type="checkbox"/>	US 6019737	A	20000201	JP	199796502	A	19970331
				JP	199796503	A	19970331
				US	199850891	A	19980331

7 Publications found.
 Information on the left side of the table relates to publication number, kind, and date; information on the right covers the corresponding application and priority data for each publication.
 Legend: CC=Country Code KD=Kind (Publication kind can differ from application/priority kind.)

Copyright © 2004, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent, LLC including without limitation all text, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **10-328157**
(43)Date of publication of application : **15.12.1998**

(51)Int.Cl.

A61B 5/055
// A61M 25/01

(21)Application number : **10-082247**

(71)Applicant : **TERUMO CORP**

(22)Date of filing : **27.03.1998**

(72)Inventor : **MURATA YUKIHIKO**

(30)Priority

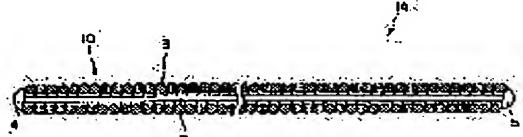
Priority number : **09 96502** Priority date : **31.03.1997** Priority country : **JP**

(54) GUIDE WIRE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a guide wire capable of appropriately and visually confirming a monitor image by MRI.

SOLUTION: The guide wire 1A is composed of a core material 2 and a coil 3 wound around the outer periphery of core material 2 over its full length. Stopper members 4 and 5 are respectively installed at both the terminals of core material 2. At least either one of the core material 2 or the coil 3 is composed of alloy containing nickel of ≥ 40 wt.% and iron of ≤ 7 wt.% or a metal material whose magnetization rate in outer diameter direction near the ordinary temperature (about 10 to 40° C) is preferably 0.5×10^{-4} to 5.0×10^{-4} . As for the guide wire 1A, artifact from 1 to 8 times real outer diameter of the guide wire is generated in the MRI picture photographed by a gradient echo method.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-328157

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51)Int.Cl.⁶
A 6 1 B 5/055
// A 6 1 M 25/01

識別記号

F I
A 6 1 B 5/05 3 9 0
A 6 1 M 25/00 4 5 0 B

審査請求 未請求 請求項の数15 O L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平10-82247

(22)出願日 平成10年(1998)3月27日

(31)優先権主張番号 特願平9-96502

(32)優先日 平9(1997)3月31日

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000109543

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

(72)発明者 村田 幸彦

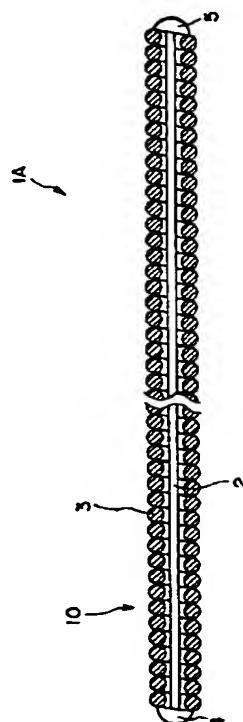
静岡県富士宮市舞々木町150番地 テルモ
株式会社内

(54)【発明の名称】 ガイドワイヤ

(57)【要約】

【課題】MR Iによるモニター画像で適正に視認することができるガイドワイヤを提供すること。

【解決手段】本発明のガイドワイヤ1Aは、芯材2と、該芯材2の全長に渡りその外周に巻回されたコイル3とで構成されている。芯材2の両端には、それぞれ、止め部材4、5が設置されている。芯材2とコイル3のうちの少なくとも一方は、ニッケルを40wt%以上、鉄を7wt%以下含む合金、または常温付近(10~40°C程度)における外径方向の磁化率が、好ましくは0.5×10⁻⁴~5.0×10⁻⁴の金属材料で構成されている。このようなガイドワイヤ1Aは、グラジエントエコー法により撮影したMR I画像中においてガイドワイヤの実際の外径の1~7倍のアーチファクトを生じる。



【0011】(1) グラジエントエコー法により撮影したMRI画像中において実際の外径の1~8倍のアーチファクトを生じる造影部を有することを特徴とするガイドワイヤ。

【0012】(2) 前記造影部がガイドワイヤの少なくとも先端部に存在している上記(1)に記載のガイドワイヤ。

【0013】(3) 前記造影部が、40wt%以上のニッケルと、7wt%以下の鉄を含有する合金からなる上記(1)または(2)に記載のガイドワイヤ。

【0014】(4) 前記合金が、クロムとモリブデンをさらに含有する上記(3)に記載のガイドワイヤ。

【0015】(5) 前記合金が、ニッケル45wt%以上、鉄2~7wt%、クロム10~25wt%、モリブデン10~20wt%を含有する上記(4)に記載のガイドワイヤ。

【0016】(6) 芯材と、該芯材の少なくとも先端部の外周に設けられたコイルとを有し、ガイドワイヤの長手方向における前記コイルの存在する部分が前記造影部を構成する上記(1)乃至(5)のいずれかに記載のガイドワイヤ。

【0017】(7) 前記コイルは、常温付近における外径方向の磁化率が、 0.5×10^{-4} ~ 5.0×10^{-4} である金属材料で構成されている上記(6)に記載のガイドワイヤ。

【0018】(8) 前記コイルに代わり、複数のリング状部材を用いた上記(6)または(7)に記載のガイドワイヤ。

【0019】(9) 前記芯材は、常温付近における外径方向の磁化率が、 0.5×10^{-4} ~ 5.0×10^{-4} である金属材料で構成されている上記(6)ないし(8)のいずれかに記載のガイドワイヤ。

【0020】(10) 前記芯材の少なくとも一部を被覆する被覆層を有する上記(1)乃至(9)のいずれかに記載のガイドワイヤ。

【0021】(11) 少なくとも先端部に、40wt%以上のニッケルと、7wt%以下の鉄を含有する合金からなるMRI造影部を有することを特徴とするガイドワイヤ。

【0022】(12) 前記合金が、クロムとモリブデンをさらに含有する上記(11)に記載のガイドワイヤ。

【0023】(13) 前記合金が、ニッケル45wt%以上、鉄2~7wt%、クロム10~25wt%、モリブデン10~20wt%を含有する上記(12)に記載のガイドワイヤ。

【0024】(14) 前記ガイドワイヤの略全長に渡って存在する芯材を有し、前記MRI造影部が該芯材の先端部に設けられ、該芯材が超弾性合金からなることを特徴とする上記(11)記載のガイドワイヤ。

【0025】(15) 前記MRI造影部が、グラジエントエコー法により撮影したMRI画像中において、実際のガイドワイヤの外径の1~8倍のアーチファクトを生じることを特徴とする上記(11)乃至(14)のいずれかに記載のガイドワイヤ。

【0026】

【発明の実施の形態】以下、本発明のガイドワイヤについて、添付図面に示す好適実施例を参照しつつ、詳細に説明する。

10 【0027】本発明のガイドワイヤは、核磁気共鳴装置：MRI (Magnetic Resonance Imaging) の作動下で、検査、診断、治療等の医療行為を行う際に使用することができるものである。

【0028】本発明のガイドワイヤは、グラジエントエコー (gradient echo) 法により撮影したMRI画像中において実際のガイドワイヤの外径の1~8倍、より好ましくは1.5~7.5倍、さらに好ましくは2~7倍のアーチファクト (artifact) を生じる造影部を有している。アーチファクトが大きすぎると、体腔内における

20 ガイドワイヤの位置の確認が困難になり、小さすぎると、MRIの他の撮影方法であるスピニエコー法によるMRI画像で、アーチファクトが見にくくなってしまう場合がある。

【0029】この造影部は、ガイドワイヤの少なくとも先端部に存在しているのが好ましい。

【0030】本発明のガイドワイヤは、前記特性を有する造影部を有するものであれば、その具体的な構造は特に限定されないが、以下、図1~図5を参照しつつ、好ましい構成の例を説明する。なお、図1~図5中の右側を「基端」、左側を「先端」として説明する。

【0031】図1は、本発明のガイドワイヤの実施例を示す縦断面図である。同図に示すように、本発明のガイドワイヤ1Aは、芯材2と、該芯材2の全長に渡りその外周に巻回されたコイル3とで構成されている。このガイドワイヤ1Aは、全体として可撓性を有し、特に、ガイドワイヤとしての機能を十分に発揮し得るように適度な剛性および弾性を有している。

【0032】また、芯材2の両端には、それぞれ、芯材2に対しコイル3が長手方向に移動しないように、止め部材4、5が設置されている。

【0033】芯材2とコイル3とは、接触または密着していても、所定の間隙を介して離間していてもよいが、ガイドワイヤ1Aの可撓性（柔軟性）をより向上する上では、後者の方が好ましい。

【0034】なお、コイル3を構成する線材の断面形状は、図示の例では、円形であるが、これに限らず、例えば、楕円形、半円形、半楕円形、三角形、矩形等の多角形、扁平形状（板状）等、いかなる形状のものでもよい。

50 【0035】また、コイル3は、2層以上巻かれていて

5 もよい。

【0036】また、芯材2は、図示と異なり、多層構造のもの、中空状のもの、複数本を束ねたもの等であってもよい。

【0037】このようなガイドワイヤ1Aでは、芯材2とコイル3のうちの少なくとも一方が、またはその一部が造影部を形成し、グラジエントエコー法により撮影したMR1画像中において実際の外径の1~8倍のアーチファクトを生じるよう形成される。好ましくは、造影部が、40wt%以上のニッケルと、7wt%以下の鉄を含有する合金で形成される。特には、合金が、ニッケル45wt%以上、鉄2~7wt%、クロム10~25wt%、モリブデン10~20wt%を含有し、必要によりさらにタンゲステン2~5wt%を含有しても良い。

【0038】また、このようなガイドワイヤ1Aでは、芯材2とコイル3のうちの少なくとも一方が、常温付近(10~40°C程度)における外径方向の磁化率が、好*

$$\text{磁化率 } X = M \text{ (磁化: 単位 [G])} / H \text{ (磁場: 単位 [Oe])} \\ = M_r \text{ [emu]} / (\text{体積 } [cm^3] \times H_c \text{ [Oe]})$$

で表される。

【0043】なお、芯材2またはコイル3の一方を前記低磁化率金属材料で構成しない場合、その構成材料としては、非磁性材料(金属材料、樹脂材料のいずれも可能)とすることができる。

【0044】このようなガイドワイヤ1Aの外径は、特に限定されないが、通常、平均外径が0.25~1.57mm程度であるのが好ましく、0.4~0.97mm程度であるのがより好ましい。

【0045】なお、例えば芯材2の先端部を、先端方向に向かってその外径が漸減するテーパ状とすることにより、ガイドワイヤ1Aの先端部10の剛性(曲げ剛性、捩り剛性等)を、先端方向に向かって漸減するような構成とすることもできる。このような構成とすることにより、ガイドワイヤ1Aのトルク伝達性、押し込み性(ブッシュアビリティ)、耐キンク性(耐折れ曲がり性)を十分に維持しつつ、先端部10の柔軟性を向上し、より高い安全性を確保することができる。

【0046】図2は、本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。以下、図2に示すガイドワイヤ1Bについて、前記ガイドワイヤ1Aと相違する点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。

【0047】ガイドワイヤ1Bは、前記と同様の芯材2を有し、前記と同様のコイル3がガイドワイヤ1Bの先端部10にのみ設置されている。

【0048】芯材2とコイル3のうちの少なくとも一方が、低磁化率金属材料で構成されている点は、前記と同様である。この場合、芯材2が低磁化率金属材料で構成されているガイドワイヤ1Bでは、そのほぼ全長に渡る部分が、前記造影部を構成することとなり、コイル3のみが低磁化率金属材料で構成されているガイドワイヤ1

*ましくは $0.5 \times 10^{-4} \sim 5.0 \times 10^{-4}$ 、より好ましくは $1.0 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-4}$ である金属材料で構成されている。

【0039】このような磁気特性の金属材料(以下、「低磁化率金属材料」と言う)を用いることにより、前述したようなアーチファクトを生ぜしめることができ。従って、本実施例のガイドワイヤ1Aでは、そのほぼ全長に渡る部分が、前記造影部を構成することとなる。

10 【0040】ここで、磁化率とは、次のように定義される。

【0041】図6に示すMH磁化曲線(磁気ヒステリシス曲線)において、保磁力 H_c と(単位体積[cm³]当たり)残留磁化 M_r の座標を持つ点Aと、原点0とを結ぶ直線の傾きを磁化率とする。

【0042】この磁化率Xは、

20 Bでは、先端部10のみが、前記造影部を構成することとなる。

【0049】芯材2のコイル3より基端側の部分の外周には、被覆層6が被覆形成されている。この被覆層6を形成することにより、適度な柔軟性と強度を得ることができ、また、表面潤滑性ポリマーのコーティング層を設けることが可能となるという効果が得られる。

【0050】この被覆層6は、有機高分子材料で構成されているのが好ましい。被覆層6を構成する有機高分子材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体などのポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド(例えばナイロン6、ナイロン66、ナイロン11、ナイロン12)、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、ポリ(4-メチルベンゼン-1)、アイオノマー、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS樹脂)、アクリロニトリル-スチレン共重合体(AS樹脂)、ブタジエン-スチレン共重合体、ポリオキシメチレン、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリエーテル、ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテルイミド、ポリアセタール(POM)、ポリフェニレンオキシド、変性ポリフェニレンオキシド、ポリサルファン、ポリエーテルサルファン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、芳香族ポリエステル(液晶ポリマー)、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、

30 30

40

ポリブタジエン系、トランスポリイソブレン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性エラストマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて（例えば2層以上の積層体として）用いることができる。また、被覆層6中には、X線透視下でガイドワイヤ1Bを使用した場合にもその位置を確認できるように、例えば硫酸バリウム、酸化ビスマス、タンクスチタンのようなX線不透過材料が必要に応じて配合されていても良い。

【0051】この被覆層6は、その構成材料の選定等により、芯材や後述するマーカーの保護、ガイドワイヤの滑り性の向上、表面潤滑性ポリマーのコーティング層の形成を可能とする等の効果をもたらす。

【0052】被覆層6の厚さは、特に限定されないが、通常、0.05~0.3mm程度であるのが好ましく、0.1~0.2mm程度であるのがより好ましい。

【0053】また、被覆層6の厚さは、被覆層6全体に渡って均一でも、部位により異なっていてもよい。例えば、先端方向に向かってその厚さが漸減または漸増する部分があつてもよい。

【0054】なお、被覆層6は、先端部10の領域、すなわちコイル3の外周を覆うように形成されていてもよい。また、被覆層6は、先端部10の領域のみに形成されていてもよい。

【0055】以上のようなガイドワイヤ1A、1Bにおいて、コイル3に代えて、1つ以上のリング状の部材を用いることもできる。この場合、該リング状の部材の構成材料および特性は、コイル3で説明したものと同様のものとすることができる。

【0056】図3は、本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。以下、図3に示すガイドワイヤ1Cについて、前記ガイドワイヤ1Bと相違する点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。

【0057】ガイドワイヤ1Cは、芯材2を有し、そのほぼ全長に渡る外周に前記と同様の被覆層6が被覆形成されている。

【0058】芯材2は、40wt%以上のニッケルと、7wt%以下の鉄を含有する合金で形成される。より好ましくは、さらに、クロムとモリブデンを含有する合金で形成される。時には、合金が、ニッケル45wt%以上、鉄2~7wt%、クロム10~25wt%、モリブデン10~20wt%を含有し、必要によりさらにタンクスチタン2~5wt%を含有しても良い。あるいは、芯材2は、常温付近(10~40°C程度)における外径方向の磁化率が、好ましくは 0.5×10^{-4} ~ 5.0×10^{-4} 、より好ましくは 0.5×10^{-4} ~ 3.0×10^{-4} 、さらにより好ましくは 1.0×10^{-4} ~ 2.8×10^{-4} である金属材料で構成されている。

【0059】このような特定の成分の合金、または特定の磁気特性の金属材料（低磁化率金属材料）を用いることにより、前述したようなアーチファクトを生ぜしめることができる。従って、本実施例のガイドワイヤ1Cでは、そのほぼ全長に渡る部分が、前記造影部を構成することとなる。

【0060】なお、図示のように、芯材2の先端部は、先端方向に向かってその外径が漸減するテーパ状をなしているのが好ましい。これにより、ガイドワイヤ1Cの先端部10の剛性（曲げ剛性、捩り剛性等）を、先端方向に向かって漸減するような構成とすることもでき、ガイドワイヤ1Cのトルク伝達性、押し込み性（ブッシュビリティ）、耐キンク性（耐折れ曲がり性）を十分に維持しつつ、先端部10の柔軟性を向上し、より高い安全性を確保することができる。

【0061】図4は、本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。以下、図4に示すガイドワイヤ1Dについて、前記ガイドワイヤ1Cと相違する点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。

【0062】ガイドワイヤ1Dは、芯材として、先端側の第1の芯材2aとそれより基端側の第2の芯材2bとを例えれば溶接、ろう接、かしめ等により接合したもの用いた以外は、前記ガイドワイヤ1Cと同様である。

【0063】この場合、第1の芯材2aと第2の芯材2bの構成材料の組成は異なっており、少なくとも第1の芯材2aが、前記特定の合金または前記低磁化率金属材料で構成されている。従って、本実施例のガイドワイヤ1Dでは、先端部10付近の部分が、前記造影部を構成することとなる。

【0064】また、第1の芯材2aおよび第2の芯材2bのそれぞれが、上述の特定の合金または低磁化率金属材料で構成されていてもよい。尚、第1の芯材2aと第2の芯材2bとは、金属パイプを用いて接合することができる。金属パイプは第1の芯材2aと同一の材料であることが好ましい。

【0065】図5は、本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。以下、図5に示すガイドワイヤ1Eについて、前記ガイドワイヤ1Dと相違する点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。

【0066】ガイドワイヤ1Eは、芯材23としてガイドワイヤとして最も好適な物性を有すると考えられる超弾性合金（NiTi合金）が用いられ、その先端は前記ガイドワイヤ1Eと同様にテーパ状に細径化されてなる。NiTi合金は、MRIモニター上に生じるアーチファクトが小さいため、特にその細径化された先端部で位置を視認することが困難であることは既に述べた。

【0067】本実施例においては、芯材23の先端部にMRIマーカー24が設けられてる。MRIマーカー24は、40wt%以上のニッケルと、7wt%以下の鉄

を含有する合金で形成される。より好ましくは、さらに、クロムとモリブデンを含有する合金で形成される。時には、合金が、ニッケル45wt%以上、鉄2~7wt%、クロム10~25wt%、モリブデン10~20wt%を含有し、必要によりさらにタングステン2~5wt%を含有しても良い。あるいは、MRIマーカー24は、常温付近(10~40°C程度)における外径方向の磁化率が、好ましくは 0.5×10^{-4} ~ 5.0×10^{-4} 、より好ましくは 0.5×10^{-4} ~ 3.0×10^{-4} 、さらにより好ましくは 1.0×10^{-4} ~ 2.8×10^{-4} である金属材料で構成されている。MRIマーカー24は、前記特定の合金を薄板上に加工したものを芯材23の先端部に接着またはかしめることによって構成されている。従って、本実施例のガイドワイヤ1Eでは、MRIマーカー24の部分が前記造影部を構成することとなる。

【0068】MRIマーカー24の厚みは、20~200μm程度が好ましい。更には、50~100μm程度であるのがなお好ましい。また、MRIマーカー24のガイドワイヤ軸方向長さは、0.2~10mm程度であるのが好ましく、更には0.5~5mm程度がなお好ましい。

【0069】ガイドワイヤ1Eは、更に全体を樹脂による被覆層6により被覆されているが、これについては、前記ガイドワイヤ1C、1Dと同様である。

【0070】本発明のガイドワイヤの構成は、図示のガイドワイヤ1A~1Eに限らず、好適なアーチファクトを生じる造影部を有するものであれば、いかなる構成のものであってもよい。

【0071】

【実施例】以下、本発明の具体的実施例について詳細に説明する。

【0072】(実施例1)図1に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0073】ガイドワイヤの全長：1500mm
ガイドワイヤの外径(平均)：0.89mm
芯材の構成材料：低磁化率金属材料M1(組成は下記に示す)

芯材構成材料の磁化率： 1.36×10^{-4}

芯材の外径(平均)：0.3mm

コイルの形態：1条1層密着巻き

コイルの構成材料：超弾性合金(Ni-Ti合金)

コイル線材の直径：0.15mm

(実施例2)芯材の構成材料を下記低磁化率金属材料M2(磁化率： 1.63×10^{-4})とした以外は、実施例1と同様のガイドワイヤを製造した。

【0074】(実施例3)芯材の構成材料を超弾性合金(Ni-Ti合金)、コイルの構成材料を低磁化率金属材料M1(磁化率： 1.36×10^{-4})とした以外は、

実施例1と同様のガイドワイヤを製造した。

【0075】(実施例4)芯材の構成材料を超弾性合金(Ni-Ti合金)、コイルの構成材料を低磁化率金属材料M2(磁化率： 1.63×10^{-4})とした以外は、実施例1と同様のガイドワイヤを製造した。

【0076】(実施例5)図2に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0077】ガイドワイヤの全長：1500mm

10 ガイドワイヤの外径(平均)：0.89mm

芯材の構成材料：超弾性合金(Ni-Ti合金)

芯材の外径(平均)：0.5mm

コイルの形態：1条1層密着巻き

コイルの形成領域：ガイドワイヤ先端から50mmまでの範囲

コイルの構成材料：低磁化率金属材料M1

コイル構成材料の磁化率： 1.36×10^{-4}

コイル線材の直径：0.15mm

被覆層組成：ポリウレタン

20 被覆層厚さ：0.2mm

(実施例6)コイルの構成材料を低磁化率金属材料M2(磁化率： 1.63×10^{-4})とした以外は、実施例5と同様のガイドワイヤを製造した。

【0078】(実施例7)芯材の構成材料を低磁化率金属材料M1(磁化率： 1.36×10^{-4})とした以外は、実施例5と同様のガイドワイヤを製造した。

【0079】(実施例8)芯材の構成材料を低磁化率金属材料M2(磁化率： 1.63×10^{-4})、コイルの構成材料を低磁化率金属材料M2(磁化率： 1.63×10^{-4})とした以外は、実施例5と同様のガイドワイヤを製造した。

30 30 (実施例9) (実施例9)図3に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0080】(実施例9) (実施例9)図3に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0081】ガイドワイヤの全長：1500mm

ガイドワイヤの外径(平均)：0.89mm

芯材の構成材料：低磁化率金属材料M1

芯材構成材料の磁化率： 2.1×10^{-4}

40 芯材の外径(平均)：0.5mm(先端細径部：0.16mm)
被覆層組成：ポリウレタン
被覆層厚さ：0.2mm

(実施例10)図4に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0082】ガイドワイヤの全長：1500mm

ガイドワイヤの外径(平均)：0.89mm

第1の芯材(先端側)の構成材料：低磁化率金属材料M1
1

第1の芯材構成材料の磁化率： 2.1×10^{-4}

50 第2の芯材(基端側)の構成材料：超弾性合金(Ni-
I)

Ti合金)

第1、第2の芯材の接合方法：溶接

芯材の外径（平均）：0.5mm

被覆層組成：ポリウレタン

被覆層厚さ：0.2mm

（実施例11）第2の芯材の構成材料を低磁化率金属材料M2（磁化率： 2.38×10^{-4} ）とした以外は、実施例10と同様のガイドワイヤを製造した。

【0083】（実施例12）図5に示す構造のガイドワイヤを製造した。このガイドワイヤの各条件は、次の通りである。

【0084】ガイドワイヤの全長：1800mm

ガイドワイヤの外径（平均）：0.89mm

芯材の構成材料：超弾性合金（Ni-Ti合金）

芯材の外径（本体部）：0.5mm

MR1マーカーの構成材料：低磁化率金属材料M1

MR1マーカーの寸法：幅2mm、厚さ80μm

MR1マーカーの形成方法：かしめ

被覆層組成：ポリウレタン

被覆層厚さ：0.2mm（本体部）

前記低磁化率金属材料M1、M2の組成は、次の通りである。

【0085】[低磁化率金属材料M1]

Cr：21.5wt%

Mo：13.7wt%

W：3.0wt%

Fe：3.9wt%

Co：0.7wt%

Mn：0.17wt%

Si：0.02wt%

Ni：残部

[低磁化率金属材料M2]

Cr：14.7wt%

Mo：15.4wt%

W：3.1wt%

Fe：5.6wt%

Co：1.0wt%

Mn：0.6wt%

Si：0.05wt%

Ni：残部

（比較例1）芯材の構成材料をステンレス鋼（SUS304、磁化率： 15.23×10^{-4} ）とした以外は、実施例9と同様のガイドワイヤを製造した。

【0086】（比較例2）芯材の構成材料をNi-49wt%Ti合金とした以外は、実施例9と同様のガイドワイヤを製造した。

【0087】<実験>実施例1～12、比較例1、2の各ガイドワイヤを水中に置いたものについて、MRI（GEメディカル社製）を用い、グラジエントエコー法により撮影し、そのMRI画像をモニターした。

【0088】実施例1～4、7～9および11の各ガイドワイヤ（造影部がガイドワイヤのほぼ全長に渡って存在するもの）では、実際のガイドワイヤの輪郭7（図7中の点線）と、MRI画像に現れたガイドワイヤのアーチファクト8（図7中の実線）とは、図7に示すような形状（模式的に示す）となった。

【0089】また、実施例5、6、10および12の各ガイドワイヤ（造影部がガイドワイヤの先端部に存在するもの）では、実際のガイドワイヤの輪郭7（図8中の点線）と、MRI画像に現れたガイドワイヤのアーチファクト8（図8中の実線）とは、図8に示すような形状（模式的に示す）となった。

【0090】一方、比較例1のガイドワイヤでは、実際のガイドワイヤの輪郭7（図9中の点線）と、MRI画像に現れたガイドワイヤのアーチファクト8（図9中の実線）とは、図9に示すような形状（模式的に示す）となった。

【0091】また、比較例2のガイドワイヤでは、実際のガイドワイヤの輪郭7（図10中の点線）と、MRI画像に現れたガイドワイヤのアーチファクト8（図10中の実線）とは、図10に示すような形状（模式的に示す）となった。なお、この場合、アーチファクトは、非常に不鮮明であり、視認しにくいものであった。

【0092】MRI画像から、ガイドワイヤの造影部の実際の外径に対するアーチファクトの倍率（各部の平均値）を測定したところ、次のような結果となった。

【0093】

実施例1：2.4倍

実施例2：3.4倍

30 実施例3：3.4倍

実施例4：4.4倍

実施例5：3.4倍

実施例6：4.4倍

実施例7：4.0倍

実施例8：5.6倍

実施例9：1.3倍

実施例10：1.3倍

実施例11：4.5倍

実施例12：2.6倍

40 比較例1：25.6倍

比較例2：0.5倍（先端部0.2倍）

以上の結果より、実施例1～12の各ガイドワイヤでは、MRIのモニターにおいて、ガイドワイヤの位置、特に先端部の位置や、ガイドワイヤの形状をより正確に把握することができる。

【0094】これに対し、比較例1のガイドワイヤでは、ガイドワイヤの実際の外径より、アーチファクトが極端に大きく現れ、また、比較例2のガイドワイヤでは、ガイドワイヤの像が不鮮明であり、いずれの場合にも、ガイドワイヤの位置や形状を正確に把握することができ

できない。

【0095】

【発明の効果】以上述べたように、本発明のガイドワイヤによれば、ガイドワイヤの位置や形状をMRIによるモニター画像で適正に視認することができる。

【0096】そのため、MRIによるモニタ下で本発明のガイドワイヤを使用しつつ、検査、診断、治療等の医療行為を行う場合に、その医療行為を円滑、適正に行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガイドワイヤの実施例を示す縦断面図である。

【図2】本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。

【図3】本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。

【図4】本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。

【図5】本発明のガイドワイヤの他の実施例を示す縦断面図である。

【図6】MH磁化曲線を示す図である。

【図7】ガイドワイヤ（本発明）の輪郭と、MRI画像*

*におけるガイドワイヤのアーチファクトの形状を示す模式図である。

【図8】ガイドワイヤ（本発明）の輪郭と、MRI画像におけるガイドワイヤのアーチファクトの形状を示す模式図である。

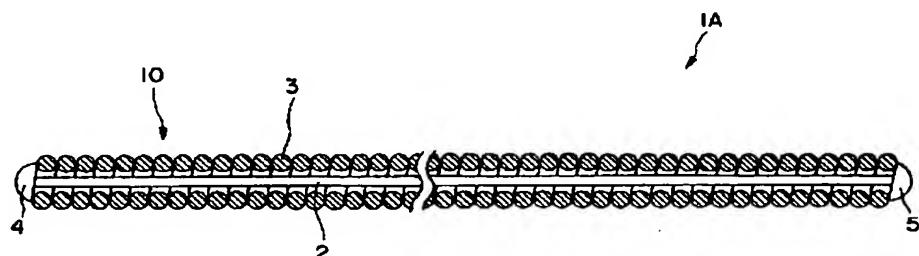
【図9】ガイドワイヤ（比較例）の輪郭と、MRI画像におけるガイドワイヤのアーチファクトの形状を示す模式図である。

【図10】ガイドワイヤ（比較例）の輪郭と、MRI画像におけるガイドワイヤのアーチファクトの形状を示す模式図である。

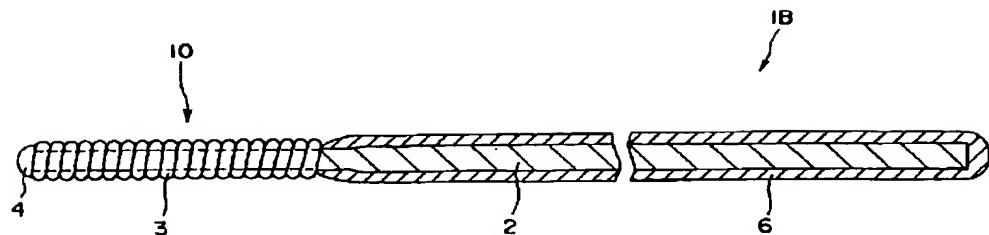
【符号の説明】

1	ガイドワイヤ
2	芯材
2 a	第1の芯材
2 b	第2の芯材
3	コイル
4、5	止め部材
6	被覆層
20 7	ガイドワイヤの輪郭
8	アーチファクト
10	先端部

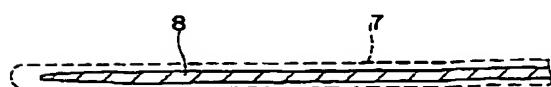
【図1】



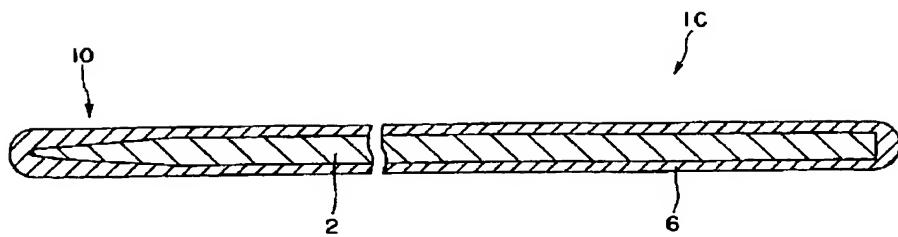
【図2】



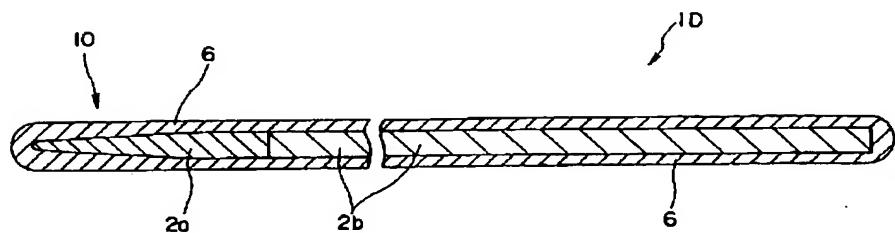
【図10】



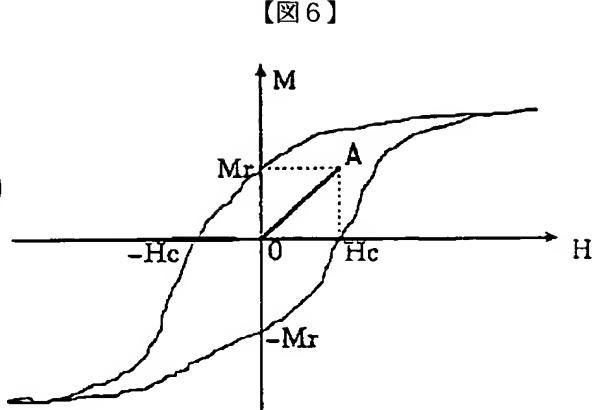
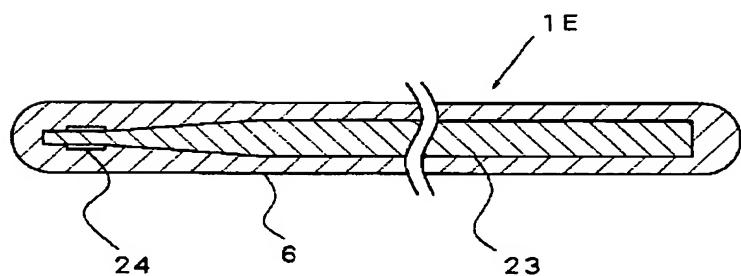
【図3】



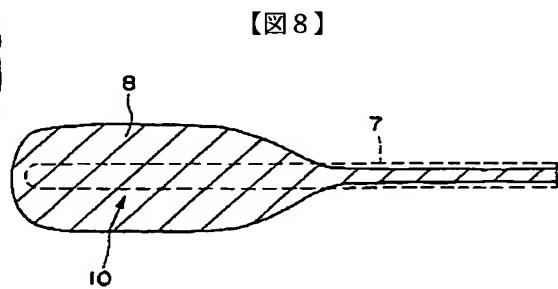
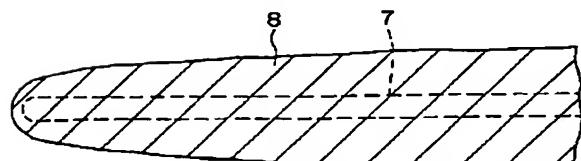
【図4】



【図5】



【図7】



【図9】

